|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 中国科学院半导体研究所因公出访信息事后公示表 | | | |
| 出访项目名称 | 参加半导体绝缘膜国际会议（INFOS 2025） | | |
| 所属部门 | 半导体芯片物理与技术重点实验室E | 批件文号 | [2025]科际批字2922号 |
| 实际出访时间 | 2025-06-23至2025-06-29 | 实际出访天数 | 7 |
| 出访国家或地区 | 西班牙 | 团组人数 | 1 |
| 团长姓名及职务（职称） | 骆军委 研究员 | | |
| 团组成员姓名及职务（职称） | 骆军委 研究员 | | |
| 实际日程安排 | 2025.06.23 出境离开北京，2025.06.24 到达西班牙格拉纳达，2025.06.24-27 参加国际会议，6.27日返程，06.29入境回到北京。 | | |
| 费用来源 | 人员所在单位支付 | | |
| 经费开支明细（由外方负担全部出访费用可不填写） | | | |
| 经费使用情况 | 出国预算 | | 实际支出 |
| 国际旅费 | 35000人民币 | | 36357人民币 |
| 住宿费 | 875欧元 | | 4900.23人民币 |
| 伙食费 | 420欧元 | | 420欧元 |
| 公杂费 | 364欧元 | | 266欧元 |
| 国际会议注册费 | 500欧元 | | 500欧元 |
| 交通费 | 300欧元 | | 0欧元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 3000人民币 | | 893.04人民币 |
| 合计 |  | | 52031.55 |
| 出 访 总 结 | | | |
| ？应2025年度半导体绝缘膜国际会议（International？Conference？on？Insulating？Films？on？Semiconductors？-INFOS？2025)组委会的邀请，我单位骆军委研究员作题为“Reducing？  Bonding？Forces？for？creating？Higher？K？Gate？Dielectrics”的报告，本次参会促进了课题组与国外同行的沟通合作以及学术交流，提升了中国科学院半导体研究所的国际影响力。 | | | |
|  |  |  |  |